

Fișă tehnică produs

Specificatii



CPU M580 redundant (Hot Standby), 8 MB memorie interna, 8 posturi RIO (X80)

BMEH582040

Principale

gama de produse	Modicon M580
Tip produs sau componenta	Redundant processor module

Suplimentare

numar de rackuri	1
intrare/iesire specifica aplicatiei	Contor Marcare temporala precisa Legatura seriala HART Control miscare Encoder SSI
verificari	Control de proces
canale de control	Bucle programabile
tip de conexiune integrata	1 Ethernet TCP/IP pentru service port 2 Ethernet TCP/IP pentru device network USB type mini B 1 Ethernet pentru HSBY port
numar de statii I/O la distanta	8 - 2 pe X80 remote drop
numar echipamente distribuite	64
procesorul modului de comunicare	2 Modul de comunicatie Ethernet 16 Modul interfata AS
serviciu de comunicare	Scanner DIO RIO scanner
descriere memorie	Extensibil flash, 4 GB pentru stocare date Integrat RAM, 10 kB pentru Memorie Integrat RAM, 8 MB pentru program Integrat RAM, 768 kB pentru date
structura aplicatie	1 operatie rapida periodica 1 operatie principala ciclica/periodica
cybersecurity	Certificat Achilles DoS prevention IPSec SNMP logging Syslog protocol support Transport layer security Audit trail Embedded firewall Firmware signature Protectie cu parola Port hardening Secure communication (HTTPS) Security log
numar de instructiuni pe ms	30 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % aritmetica fixă 40 Kinst/ms 100 % Boolean

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

consum de curent	270 mA la 24 V c.c.
siguranta MTBF	650000 H
marcaj	CE

Mediu

rezistenta la vibratii	3 gn
rezistenta la socuri	30 gn
temperatura ambientala de functionare	0...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
altitudinea de functionare	0...2000 m 2000...5000 m cu
umiditate relativa	5...95 % la 55 °C fără condensare
grad de protectie IP	IP20
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
alimentare	Alimentare electrica interna prin rastel
stare LED	1 LED (verde) funcționare procesor (RUN) 1 LED (rosu) defect procesor sau sistem(ERR) 1 LED (rosu) defect modul I/O (I/O) 1 LED (verde) Descarcare in curs () 1 LED (rosu) Card memorie sau eroare flash CPU (rezerva) 1 LED (green/red) ETH MS (Status configurare port Ethernet) 1 LED (green/red) Eth NS (Status retea Ethernet) 1 LED (verde) peer processor running (REMOTE RUN) 1 LED (verde) processor ID set to A (A) 1 LED (verde) processor ID set to B (B) 1 LED (verde) processor acting as Primary (PRIM) 1 LED (verde) processor acting as Standby (STBY) 1 LED (verde) I/O values overrided by user (FORCED IO) 1 LED (verde) Hot standby link status (Hsby Diag)
greutate produs	0,849 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,800 cm
Latime prima forma de impachetare	17,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	883,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,795 kg

Garanție contractuală

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

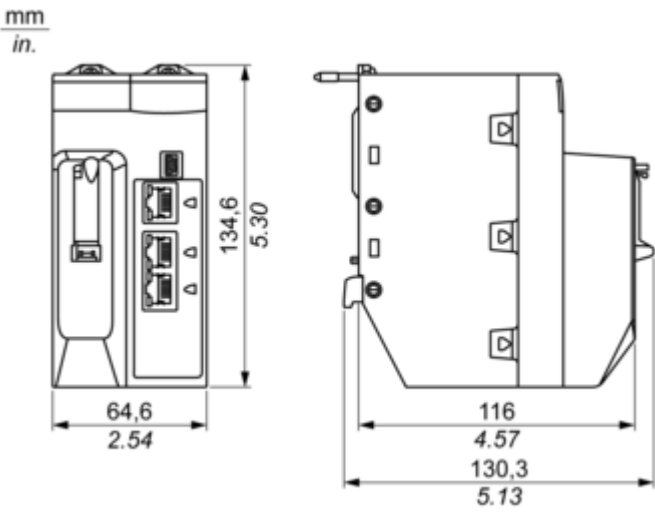
Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

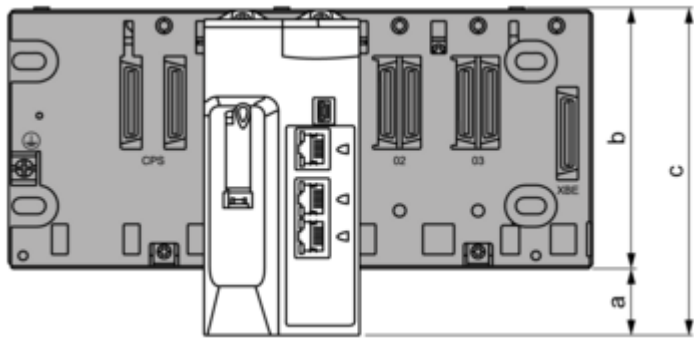
Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	230
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

CPU Module Only

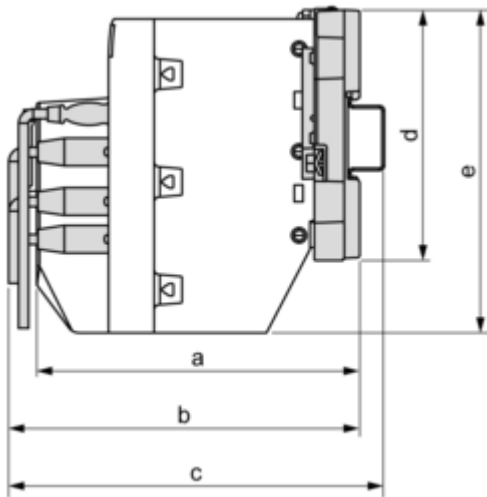


Modules Mounted on Racks



- a: additional space below the rack to accommodate the height of the CPU. For an X Bus rack, the value is 30.9 mm (1.217 in.); for an Ethernet rack, the value is 29.49 mm (1.161 in.).
- b: the height of the rack. For an X Bus rack, the height is 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, the height is 105.11 mm (4.138 in.).
- c: the height of the main local rack, 134.6 mm (5.299 in.)

Modules and Cables Mounted in an Enclosure



- a: enclosure depth: 135 mm (5.315 in.)
- b: wiring + module depth: > 146 mm (5.748 in.)
- c: wiring + module + DIN rail depth: > 156 mm (6.142 in.)
- d: rack height: for an X Bus rack 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, 105.11 mm (4.138 in.)
- e: module height: 134.6 mm (5.299 in.)

Image of product / Alternate images

Alternative





